: AV-P250, ETC.

変更番号 E. C. N. № : EA6163

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : 生産業者変更 TITLE

: EA6171

SÍMULTANEOUS E.C.N. 関連設変_____

RELATED E. C. N.

設変記事 : 生産業者変更 CONTENTS

#業者転注(双宝#明琦)により、業者識別のためChange Codeを変更する。 #下記①、②部品群以外は塗装仕様が粉体塗装に変わる為、塗装仕様を追記。 ①M037563-00B, -10C, -20C, -30B, -40B PLATE, □□ G ②M039317-00B PLATE, IF-DA2

管理方法(上記①、②部品群は除外。管理不要。): 各機種毎に、切替LOT 或は "切替Serial No. の管理をする。 切替LOT 或は "切替Serial No. をTCJ SCM とTCJ技術に連絡する。

*旧品消化、同一LOT内の混在可(但し混在の場合はSerial No.で管理) *切替イメージは別資料のExcel Fileを参照のこと。

2. 针对下记8款部品因厂商变更的同时涂装方式也由油性涂装改为了粉体涂装,造

(EA6163:8款部品品号如下: M02675501A、M03580800B,M03757900A,M03138000C M02675502A M04028100A M04002700B,M03580810A

注意: (另外针对设变EA6171有4款转厂商部品需要管理,涂装没有变更仍是油性涂装但对外观有较大影响,营业强烈要求要管理: M03138900E,M03139000C,M02854600C,M02854700C, 这4款部品也整合到管理表中)

实施:具体生管安排。 制造一课请将切换流水号码及LOT上传到设变管理系统。 DTA生管请将切换流水号码及LOT提供给TCJ SCM。

RÉLATED DRAWINGS

: M02675500, M04028100, M04002700, M03931700

M03757900, M03756300, M03580800, M03138000

設変会議日

: E3565 Matsumoto, Atsushi

PAGE:

PERSON IN CHARGE

依頼元 : TCJ開発1部機構開発課 REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: SALES DPT REQUEST

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従)

REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV S マニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change

COST

単位コスト

UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3 PRODUCTS

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6163

設変会議日:

DATE タイトル TITLE

: 生産業者変更

PAGE:

親品目 : EZ5535302B MATERIAL (1) PCBA, T-MADI IF-MA64EX G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 1- 1 M03756310B & PLATE, IF-64MA/EX G M03756310C PLATE, IF-64MA/EX G 1,000 0300 C* 3 5 1.000 親品目 : EZ5535312B PCBA, T-MADI IF-MA64BN G (2) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 2- 1 M03756320B & PLATE, IF-MA64/BN G M03756320C PLATE, IF-MA64/BN G 1.000 0300 3 5 1,000 親品目 : EZ5541202A PCBA, T-IF-DA64 G MATERIAL 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND TNS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART COMPONENT 3- 1 M03756340A & PLATE, IF-DA64 G 1.000 M03756340B PLATE, IF-DA64 G 1.000 0400 C* 3 5 親品目 : EZ5573802A MATERIAL (4) PCB ASSY, T-IF-DA2 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART COMPONENT COMPONENT 3 5 4- 1 M03931700A & PLATE, IF-DA2 M03931700B PLATE, IF-DA2 1.000 0500 C* 1.000 親品目: Y00432620A CHASSIS SECT, LA-40MK3 G MATERIAL (5) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) IŃŚŤ. INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 5- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 0100 C* 3 5 1.000

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6163

設変会議日:

DATE タイトル TITLE

: 生産業者変更

親品目 : Y00432650A CHASSIS SECT, EURY LA40M3G MATERIAL (6) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 6- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1,000 C* 3 5 1.000 0100 親品目 : Y00433420A MATERIAL : (7) CHASSIS SECT, LA-80MK2 G 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 7- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 0100 3 5 1.000 親品目 : Y00433450A CHASSIS SECT, EURY LA80K2G MATERIAL (8) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND TNS PAI 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. CMP 2ND INS PART DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 8- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G 1.000 M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 0100 C* 3 5 親品目 : Y00434220A CHASSIS SECT, LA-81MK2 G MATERIAL (9) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART COMPONENT COMPONENT C* 3 5 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 0100 1.000 親品目: Y00434250A CHASSIS SECT, EURY LA81MK2 MATERIAL (10) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) ĬŃŚŤ. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 10- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 C* 3 5 1.000 0100

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6163

設変会議日:

DATE タイトル : 生産業者変更 TITLE

CHASSIS SECT, MH-8 (G) 親品目 : Y00485200A MATERIAL (11)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 11- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 C* 3 5 1.000 0100 親品目: Y00490800A MATERIAL: (12) CHASSIS SECT, LM-8ST (G) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 12- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 3,000 0080 3 5 3.000 親品目 : Y00498500A CHASSIS SECT, HS-8 G MATERIAL (13) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND TNS PAI 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT 13- 1 M03138000C & BONNET, HS-8 G 10.000 M03138000D BONNET, HS-8 G 10.000 1810 C* 3 5 親品目 : Y00525900A CHASSIS SECT, HS-4K G MATERIAL (14) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART COMPONENT COMPONENT C* 3 5 14- 1 M03138000C & BONNET, HS-8 G BONNET, HS-8 G 10.000 2510 10.000 M03138000D 親品目: Y00527700A CHASSIS SECT, CD500 G MATERIAL (15) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) ĬŃŚŤ. INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT DESCRIPTION DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 15- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 0900 C* 3 5 1.000

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 AV-P250RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

: EA6163

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

: 生產業者変更

親品目 : Y00527710A CHASSIS SECT MATERIAL (16)	C, CD500B G			
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
16- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G	1. 000	M02675501B BONNET, 1U BLK G	1. 000	0900 C* 3 5 4
親品目 : Y00545700A CHASSIS SECT MATERIAL (17)	T, HS-2K G 取付位置	I	取付位置	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
17- 1 M03138000C & BONNET, HS-8 G	10. 000	M03138000D BONNET, HS-8 G	10.000	- +
親品目 : Y00549600A CHASSIS SECT MATERIAL (18)				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
18- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G	1. 000	M02675501B BONNET, 1U BLK G	1.000	[™] 0580 C* 3 5 4
MATERIAL (19)	C, CHI SSCDR2 G 取付位置		取付位置	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
19- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G	1. 000	M02675501B BONNET, 1U BLK G	1.000	- +
親品目 : Y00550500A CHASSIS SECT MATERIAL (20)				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
20- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G	1. 000	M02675501B BONNET, 1U BLK G	1.000	-+

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 PRODUCTS AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

: EA6163

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE タイトル TITLE : 生產業者変更

親品目 : Y00550554A CHASSIS SECT MATERIAL (21)	, CHI SSR2 G									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
21- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G	1. 000	M02675501B	BONNET, 1U BLK G	1. 000		0580	C*	3	5	4
親品目 : Y00551400A CHASSIS SECT MATERIAL (22)		ı			Th					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
22- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G	1. 000	M02675501B	BONNET, 1U BLK G	1.000		0580	C*	3	5	4
親品目: Y00593900A CHASSIS SECT MATERIAL (23) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	, AV-P25RMK3 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	 新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. 7 POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 TNS	#4 PART
23- 1 M02675502A & BONNET, 1U AVP G	1. 000	M02675502B	BONNET, 1U AVP G	1. 000	+	2010	C*	3	5	4
親品目: Y00594000A CHASSIS SECT MATERIAL (24) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 24- 1 M02675502A & BONNET, 1U AVP G	東付位置 取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER COMPONENT M02675502B	CHANGE) DESCRIPTION BONNET, 1U AVP G	QUANTITY 1.000	取付位置 INST. 7 POINT +	明細番号 ITEM 2010	#1 CMP C*	_	#3 INS 5	#4 PART 4
親品目: Y00594200A CHASSIS SECT MATERIAL (25) 日品目(BEFORE CHANGE)	東付位置 取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER COMPONENT + M02675502B	CHANGE) DESCRIPTION BONNET, 1U AVP G		取付位置 INST. 7 POINT +	明細番号 ITEM 	#1 CMP C*	#2 2ND 	#3 INS 5	#4 PART 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6163

設変会議日:

DATE タイトル : 生産業者変更

親品目 : Y00594300A CHASSIS SECT, AV-P250S G MATERIAL (26) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT CMP 2ND INS PART 26- 1 M02675502A & BONNET, 1U AVP G M02675502B BONNET, 1U AVP G 1.000 C* 3 5 1.000 2010 親品目 : Y00594400A CHASSIS SECT, AV-P2800 G (27) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 27- 1 M02675502A & BONNET, 1U AVP G M02675502B BONNET, 1U AVP G 1.000 3 5 1.000 2010 CHASSIS SECT, DA-3K G 親品目 : Y00608900A MATERIAL (28) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND TNS PAI 新品目(AFTER CHANGE) INST. 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. CMP 2ND INS PART COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT 28- 1 M03580800B & BONNET, DA-3K G 1.000 M03580800C BONNET, DA-3K G 1.000 0770 C* 3 5 親品目 : Y00672100A CHASSIS SECT, CG-2K G MATERIAL (29) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAI 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART COMPONENT COMPONENT 3 5 29- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 0500 1.000 親品目: Y00677600A CHASSIS SECT, CG-1.8K G MATERIAL (30) 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) IŃŚŤ. INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT COMPONENT 30- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G M02675501B BONNET, 1U BLK G 1.000 0500 C* 3 5 1.000

PAGE: 8

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 PRODUCTS AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6163

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: 生產業者変更

親品目: Y00677700A CHASSIS SECT, MATERIAL (31) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. 7 POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
31- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G	1. 000		M02675501B	BONNET, 1U BLK G	1. 000	+	0500	C*	—	—	4
親品目: Y00694200A CHASSIS SECT, MATERIAL (32) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. 7 POINT +	明細番号 ITEM			—	#4 PART
32- 1 M03138000C & BONNET, HS-8 G	1. 000		M03138000D	BONNET, HS-8 G	1. 000		2510	C*	3	5	4
親品目: Y00721100A CHASSIS SECT, MATERIAL (33) 日品目(BEFORE CHANGE)		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT M03756300B M03757900B	CHANGE) DESCRIPTION PLATE, OP CARD DA-6400 G BONNET, DA-6400 G	QUANTITY 2.000 1.000	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0330 1000	#1 CMP C* C*		 5	#4 PART 4 4
親品目: Y00722100A CHASSIS SECT, MATERIAL (34) 日品目(BEFORE CHANGE)		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT M03756300B M03757900B	CHANGE) DESCRIPTION PLATE, OP CARD DA-6400 G BONNET, DA-6400 G	QUANTITY 2.000 1.000	取付位置 INST. 7 POINT +	明細番号 ITEM 0330 1000	#1 CMP C* C*		<u> </u>	#4 PART 4 4
親品目: Y00734600A CHASSIS SECT, MATERIAL (35) 日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 35- 1 M02675502A & BONNET, 1U AVP G		取付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT M02675502B	CHANGE) DESCRIPTION BONNET, 1U AVP G	QUANTITY 1.000	取付位置 INST. 7 POINT +	明細番号 ITEM 2010	#1 CMP C*	2ND	INS	#4 PART 4

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 AV-P250RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6163 設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: 生產業者変更

親品目: Y00740600A CHASSIS MATERIAL (36) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	SECT, IF-MA64/OP G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM
36- 1 M03756330A & PLATE, IF-MA64/OP G	1. 000	+ M03756330B PLATE, IF-MA64/OP G	1.000	-+
親品目: Y00752800A EXTERION MATERIAL (37) 日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	R SECT, SD20M G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
37- 1 M02675501A & BONNET, 1U BLK G	1. 000		1.000	-+
親品目: Y00818400A CHASSIS MATERIAL (38) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	SECT, SD-500HR 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
38- 1 M03580810A & BONNET, SD-500HR	1. 000	M03580810B BONNET, SD-500HR	1.000	0770 C* 3 5 4
親品目: Y00820700A CHASSIS MATERIAL: (39) 日品目(BEFORE COMPONENT DESCRIPTION DESCRIPTION & BONNET, 1U BLK G	SECT, ML32D G 取付位置 INST. POINT 1.000 0001 1.000 CHASSIS	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION M02675501B BONNET, 1U BLK G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000 0001 1.000 CHASSIS	明細番号 #1 #2 #3 #4 H H H H H H H H H
親品目: Y00820710A CHASSIS MATERIAL (40) I日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION	SECT, ML16D G 取付位置 INST. POINT 1.000 0001 1.000 CHASSIS	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION H02675501B BONNET, 1U BLK G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000 0001 1.000 CHASSIS	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM

PAGE: 10

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 PRODUCTS AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

変更番号 : EA6163 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS : EA6163 設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: 生產業者変更

MATERIAL (41) 日品目(BEFORE CHANGE)	ECT, MX-8A G 取付位置 INST. 1.000 1.000 CHASSIS	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION H02675501B BONNET, 1U BLK G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000 0001 1.000 CHASSIS	明細番号 #1 #2 #3 #4 - + TIEM CMP 2ND INS PART 0530 C* 3 5 4
親品目: Y00843300A CHASSIS SIMATERIAL (42) I日品目(BEFORE CHANGE)	ECT, MM4D X G 取付位置 INST. POINT 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION M04002700C BONNET, D G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 0310 C* 3 5 4
親品目: Y00843400A CHASSIS SIMATERIAL (43) I日品目(BEFORE CHANGE)	ECT, MM4D E G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION H04002700C BONNET, D G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	明細番号 #1 #2 #3 #4 - TTEM
親品目: Y00843500A CHASSIS SIMATERIAL (44) 日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION	ECT, ML4D X G 取付位置 INST. POINT 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION M04002700C BONNET, D G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	明細番号 #1 #2 #3 #4 - + TITEM CMP 2ND INS PART
親品目: Y00843600A CHASSIS SIMATERIAL (45) 日品目(BEFORE CHANGE)	ECT, ML4D E G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION H04002700C BONNET, D G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 1.000	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 0310 C* 3 5 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 PRODUCTS AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

: EA6163

変更番号 : EA6163 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE タイトル TITLE : 生產業者変更

親品目 : Y00843700A CHASSIS SEC MATERIAL (46)	T,MM2D X G			
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
46- 1 M04002700B & BONNET, D G	1. 000	MO4002700C BONNET, D G	1.000	0310 C* 3 5 4
親品目 : Y00843800A CHASSIS SEC MATERIAL (47)			Ten (1 () 100	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
47- 1 M04002700B & BONNET, D G	1. 000	M04002700C BONNET, D G	1.000	0310 C* 3 5 4
親品目 : Y00843900A CHASSIS SEC MATERIAL (48) 旧品目(BEFORE CHANGE)	T, AE4D G 取付位置 INST.	 新品目(AFTER CHANGE)	取付位置 INST.	 明細番号 #1 #2 #3 #4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
48- 1 M04002700B & BONNET, D G	1. 000	M04002700C BONNET, D G	1.000	0310 C* 3 5 4
親品目: Y00869200A CHASSIS SEC MATERIAL (49) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	T, AV-P3040 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
49- 1 M04028100A & BONNET, AVP3040	1. 000	M04028100B BONNET, AVP3040	1.000	0280 C* 3 5 4
親品目 : Y00875800A CHASSIS SEC MATERIAL (50) 旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER CHANGE)	取付位置 INST.	 明細番号 #1 #2 #3 #4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	ITEM CMP 2ND INS PART
50- 1 M04002700B & BONNET, D G	1. 000	MO4002700C BONNET, D G	1. 000	0120 C* 3 5 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : AV-P250, AV-P250LUV, AV-P250SHS-8, IF-DA2 AV-P25RMK3, AV-P2800, AV-P2803IF-MA64BN, CD-500, CG-1000, CG-1800CG-2000, LA-40MK3

変更番号 E. C. N. № : EA6163 設変会議日:

(ステータス : Fixed STATUS TITLE

DATE タイトル

: 生産業者変更

親品目 : Y00876500A MATERIAL (51) CHASSIS SECT, VS-R265

旧品目(BEFORE CHANGE)

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

PAGE: 12

51- 1 M04002700B

COMPONENT

& BONNET, D G

DESCRIPTION

D 無 NOT COMPATIBLE

1.000

M04002700C

BONNET, D G

1.000

INST.

C* 3 5 0120

C -

BYTE B →

BYTE *

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS

WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE